

## 半導体業界の現状と中小製造業の参入機会

1980年代日本の半導体シェアは世界の50%を占めていましたが、徐々にその地位が低下しました。一方半導体の需要に関してはデジタル化社会及びグリーン化社会が進む中、様々な製品に組み込まれ、増加の一途であり、コロナ禍での供給不足によりその事が顕在化しました。

国際競争が激化する中でも製造装置や素材等の分野については、日本の強みとなっています。なかでも、半導体装置産業は、ものづくり中小企業の強みが活かせる分野もあり、自社技術との親和性、好不況のサイクルを見極めて参入のタイミングを検討する価値があります。

このたび、日本の半導体産業の強みをはじめ、半導体産業を支える中小企業の実例等をご紹介します、自社の技術の強みを活かした参入可能性について考えていただくセミナーを開催します。

### <こんな方におススメ>

日本の強みや今後の動向について知りたい!

自社の強みを活かし半導体産業へ参入したい!

半導体産業に関わる「ものづくり中小企業」の特徴を知りたい!



【日 時】令和5年9月25日(月曜日) 18:00~19:30

終了後、名刺交換会及び電機業界研究会による無料相談会の受付(希望者のみ)を行います。

※無料相談会は電機業界研究会が別途定める日に実施する予定です。

【テーマ】半導体業界の現状と中小製造業の参入機会

【講師】大阪府中小企業診断協会 川辺 和秀 氏

【場所】クリエイション・コア東大阪 北館3階 309号室  
およびオンライン開催(Microsoft Teamsの予定)

【定員】会場参加:30名(オンラインは定員なし)

【対象】府内ものづくり中小企業等

【申込】オンラインまたはFAX等でお申込みください(右のQRコード)  
申込締切:9月22日(金)

【主催】MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)  
一般社団法人 大阪府中小企業診断協会(電機業界研究会)

【問合せ先】大阪府商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課  
担当:黒石・池永 TEL:06-6210-9472 E-mail:monoshinko@gbox.pref.osaka.lg.jp



申込みはこちら

【令和5年9月25日（月） MOBIO-Cafe申込書（FAX・メール用）】

〔担当：ものづくり支援課 黒石・池永 行〕

《FAX：06-6210-9505》

記入いただいた情報に基づき、MOBIOからセミナー等に関するお知らせをお送りすることがあります。

企業名	ふりがな			
所在地				
所属・役職		氏名	ふりがな	
連絡先	TEL	( )	FAX	( )
	E-mail	@		
参加方法 (どちらかに○をしてください)	会場		オンライン	

<参加にあたっての注意事項>

【会場の場合】

※会場には、専用駐車場がございません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。お車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

【オンラインの場合】

オンライン参加を希望される方は、以下の事項に同意の上、お申し込みください。

1. 本セミナーのオンライン参加には、インターネット接続が必要です。  
接続に係る通信料は、参加者の負担とします。
2. オンライン参加では、Web会議システム Microsoft Teamsを使用します（変更する場合があります。）。  
※オンライン参加で申込された方には、登録いただいたメールアドレス宛に後日、受講用URL等をお送りします。  
※受講用URLを他の方と共有、SNS等で公開しないようお願いします。  
※開催時は、申込された方の氏名を正しく入力の上、ご参加ください。（他の参加者に氏名が見える状態となります。ご了承ください。）

<Microsoft Teamsによる参加方法>

パソコンから参加いただく場合は、Microsoft Teamsのアプリがインストールされていない場合でも、Google Chrome、Microsoft Edge（Microsoft 推奨）のブラウザで参加できます。  
Teamsアプリがない場合等の参加方法については、以下のURLをご参照ください。

[【https://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/docs/Teams.pdf】](https://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/docs/Teams.pdf)

3. 受講時にご利用になる機器やシステムへのトラブルへの対応はいたしかねます。
4. 本セミナー内容の録画、録音はお断りします。また、本セミナーで使用する資料、電子ファイルの無断転用もお断りします。
5. インターネット回線、配信用機器の予期せぬトラブルによる講演の一時中断、映像・音声の乱れ等の可能性があることをご了承ください。
6. 開催にあたって主催者から示される本セミナー運営上の注意事項等を遵守願います。